

$$n_{n0} = n_{p0} e^{qV_{bi}/kT} \quad (2.35)$$

$$p_{p0} = p_{n0} e^{qV_{bi}/kT} \quad (2.36)$$

注意，以上兩式是在熱平衡狀態下成立，其中接面兩側的電子密度和電洞密度與跨過接面的靜電位差（此時為  $V_{bi}$ ）有關。

如果在接面上加一個順向偏壓  $V_F$  如圖 2-5(b) 所示，則跨過接面的靜電位差降為  $(V_{bi} - V_F)$ ；反之，若加上逆向偏壓  $V_R$  如圖 2-5(c) 所示，則靜電位差增加為  $(V_{bi} + V_R)$ 。所以當外加偏壓存在時，式 (2.35) 與 (2.36) 可分別修改成：

$$n_n = n_p e^{q(V_{bi} - V)/kT} \quad (2.37)$$

$$p_p = p_n e^{q(V_{bi} - V)/kT} \quad (2.38)$$

其中，當為順向偏壓時  $V$  為正，而逆向偏壓時  $V$  為負。式 (2.37) 中的  $n_n$  和  $n_p$  分別表示在不平衡時  $n$  型區中多數載子（majority carrier）電子密度與  $p$  型區中少數載子（minority carrier）電子密度；而式 (2.38) 中的  $p_p$  和  $p_n$  分別為不平衡時  $p$  型區中的電洞密度（在此為多數載子）與  $n$  型區中的電洞密度（在此為少數載子）。

在低階注入的情況下（即本節初的第三個假設），注入的少數載子濃度遠小於多數載子濃度。所以， $n$  型區中多數載子電子濃度不會有明顯的改變，即  $n_n \cong n_{n0}$ 。將此情況以及式 (2.35) 代入式 (2.37)，可得到  $p$  側空乏區邊界（即  $x = -x_p$ ）處少數載子電子的濃度為：

$$n_p = n_{p0} e^{qV/kT} \quad (2.39a)$$

或求其偏離熱平衡狀態下之值，得到：

$$n_p - n_{p0} = n_{p0} (e^{qV/kT} - 1) \quad (2.39b)$$